校外實習機構基本資料表

|  |  |
| --- | --- |
| 統一編號 | 16101031 |
| 公司名稱 | 日揚科技股份有限公司 |
| 公司地址 | 709-68台南市安南區工明南二路106號 |
| 負責人 | 吳明田 | 職稱 | 董事長 |
| 聯絡人 | 管理部 林俐君 | 職稱 | 助理管理師 |
| 聯絡人電話 | (06)2460296分機330  | 傳真 | (06)247-8022 |
| 聯絡人E-mail | yanzisusan1@high-light.com.tw |
| 公司簡介 | 日揚科技成立於1998年，是一專業生產半導體及光電產業製程關鍵零組件及真空幫浦銷售、真空設備機台、系統模組設計與技術服務為核心業務的高科技公司。 日揚科技以其對高真空與超高真空領域系統的專業，本著『用科技與文化創造生活價值』及『成為客戶最有價值的製程夥伴』之經營理念，堅持提供客戶最好的服務及最佳的產品品質。 2002年日揚科技正式在台灣上櫃，整合壯碩的技術團隊與資金，強化經營體質與產業競爭力。除延攬人才、進行專業的教育培訓之外，日揚每年投注龐大的經費進行研發，同時引進新的技術與設備，積極開拓新市場。因為這樣的用心與堅持，日揚不斷締造亮麗的成績，並取得多項專利與認證，且以HTC自有品牌行銷歐、美、日等科技大國，廣受客戶的肯定與好評。 日揚科技擁有結構嚴謹但充滿活力、應變快速的組織型態，為了保持團隊高昂的研發動力，日揚的管理風格相對的比其他公司年輕許多，幹部年輕化是日揚組織管理上的一大特色。未來日揚科技，除了台灣日揚科技及上海日揚之外，更將結合轉投資事業體，提供科技廠商從耗材、設備到技術服務的完整解決方案。 |
| 營業項目 | Vacuum Solution Components、Gauge、Chamber、Pump、Module、Equipment、Consumable parts |
| 年營業額 |  元 ■不公開 | 員工人數 |  278 人 □不公開 |
| 需求條件或專長 | 1. 機構 能力
2. 英文讀寫初階能力
 |
| 工作內容 | 1. TMP 組裝 / 零組件閱圖，共計1名
2. C/U 維修組裝，共計1名
 |
| 實習課程 | ■暑期 07/01~08/31(2個月)■上學期 09/01~01/31(5個月)■下學期 02/01~06/30(5個月)備註：如要一整年實習(共12個月)，請三項皆勾選 |
| 實習津貼 |  時薪140 元 | 膳 宿 | 1.住宿：□供宿 ■自理2.伙食：■自理 □公司提供□公司部份提供 |
| 勞健保 | □有提供健保■有提供勞保■有提供勞退基金■有提供意外險。投保金額: 350萬 元(公司團保) |

**需求名額：2名**

**報名方式：E-mail履歷至**yanzisusan1@high-light.com.tw

**報名日期：不限**